

Investor Relations

Dec. 2024

KoMiCo

Chamber Solution Provider



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보제공을 목적으로 (주)코미코 (이하 “회사”)에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 예측정보는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, Estimated 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 예측정보는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 예측정보에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사, 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 자료는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융감독원에 제출한 신고 및 공시를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 투자자의 합리적인 판단에 의하여 이루어져야만 합니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고 (단, 출처표시 필수) 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.



● Company Overview

- 01 회사개요
- 02 성장연혁
- 03 사업내용
- 04 Global Network (거점) 확보

● Earnings

- 01 분기별 실적 추이
- 02 4Q24Y 실적 _ 요약
- 03 4Q24Y 실적 _ 매출
- 04 4Q24Y 실적 _ 영업이익

● APPENDIX

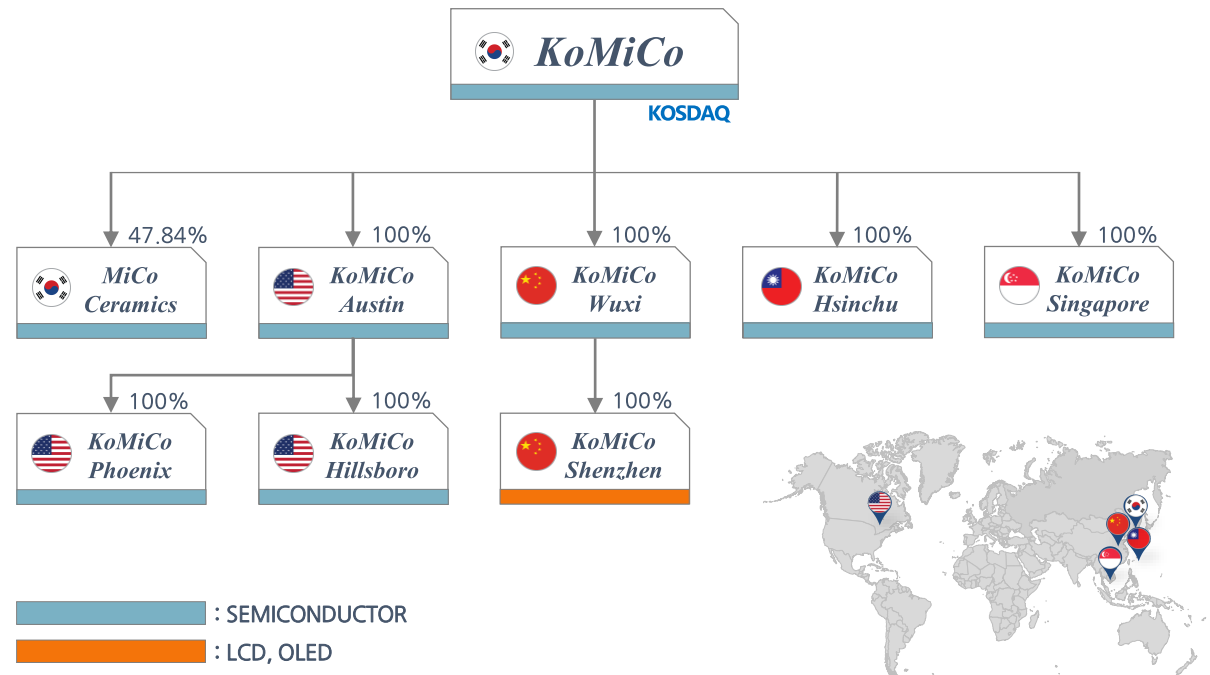
- 01 투자실적
- 02 요약 재무정보

대한민국 No.1 반도체 부품 세정 · 코팅 및 세라믹 소재 부품 전문기업

Company Profile

회사명	주식회사 코미코
대표이사	최용하
설립일	1999년 7월 (법인등록) / 2013년 8월 (물적분할)
자본금	52.3억 원
임직원수	국내 1,207명, 해외법인 포함 1,945명
주요제품	반도체 부품 세정 · 코팅 및 세라믹 소재 부품
본사주소	경기도 안성시 모산로 8
홈페이지	www.komico.com

지분구조





반도체 핵심 공정 부품의 세정 · 코팅 사업 영위



세정 사업

- 반도체 제조장비의 부품 정밀세정
- 부품 모재 손상을 최소화하며 오염물을 제거
- 손상된 부품 표면을 각 공정 조건에 맞도록 유지 관리

코팅 사업

- 반도체 제조장비의 부품 특수코팅
- 플라즈마 내식성을 증가시켜 파티클 및 결손부위 제어
- 부품 가공성 확보 및 무게 감소를 통한 성능 개선

세정 · 코팅 효과

- 부품의 수명연장으로 원가경쟁력 ↑

Recycle

- 생산 수율 개선으로 불량 ↓

Particle 불량

- 회로 적층 중 단락 또는 합선 유발로 웨이퍼 수율 저하
- 반도체 선 폭의 미세화로 Particle 관리 중요성 더욱 확대

반도체 핵심 공정 장비의 세라믹 소재 부품 사업 영위



반도체 공정의 미세화 & 고단화에 따라 증착 및 식각 장비에서 세라믹 소재 부품에 대한 수요 증가

세라믹 히터(Heater)

- CVD, ALD 등 반도체 증착(Deposition) 공정 장비에 장착되어 Wafer에 열을 균일하게 가해주는 기능성 부품

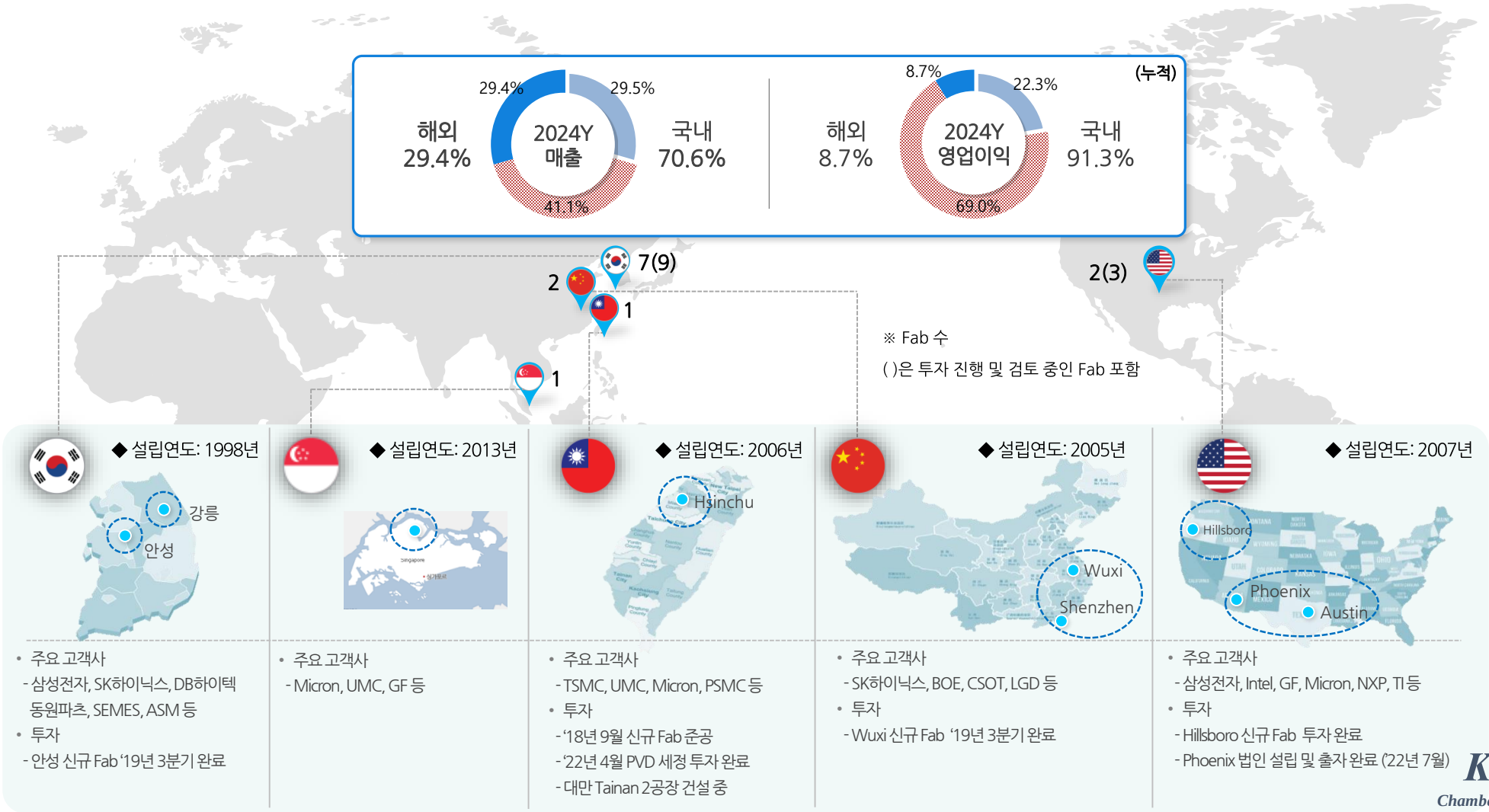
세라믹 정전척(ESC)

- 반도체 식각(Etching) 공정 장비에 장착되어 Wafer를 정전력으로 고정시키고 온도를 제어하는 기능성 부품

세라믹 소모성 부품(Parts)

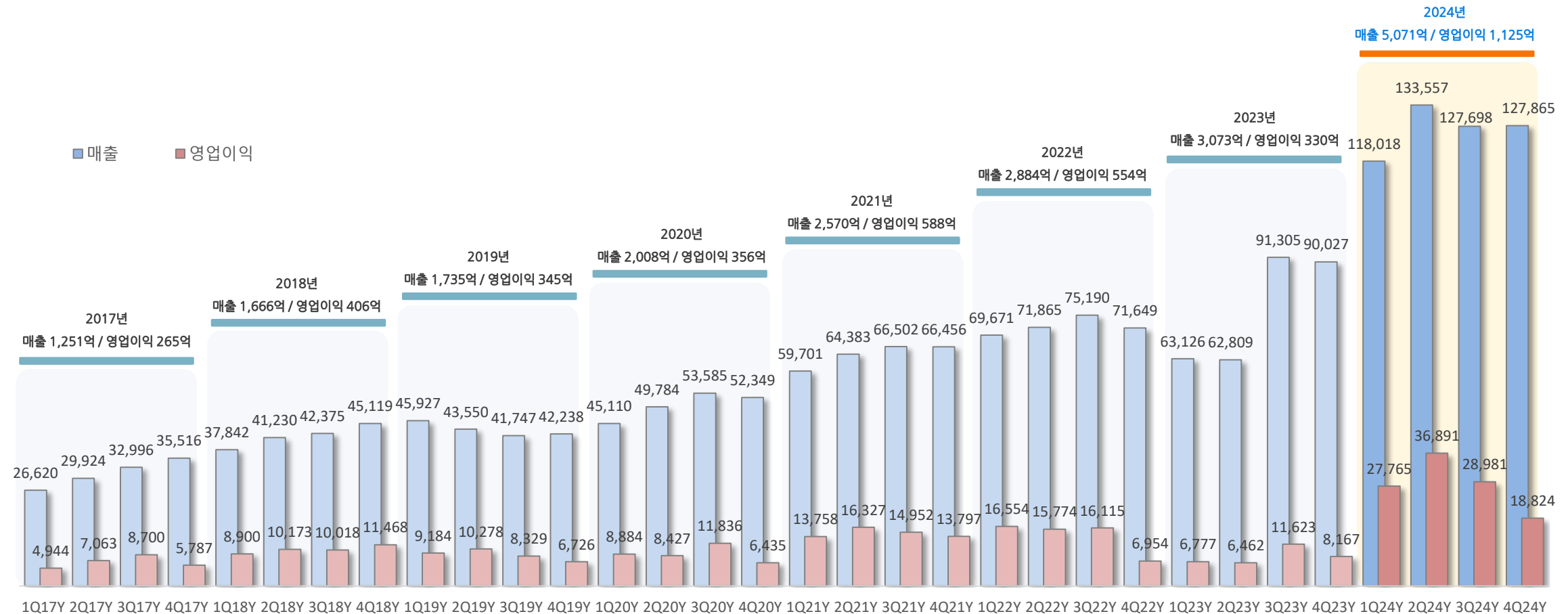
- 증착 및 식각 등 반도체 공정용 장비에 사용되는 세라믹 소재 소모성 부품

주요 반도체 생산 지역에 생산 거점 확보



고성능 반도체 시장 성장에 따른 세정 · 코팅 및 세라믹 소재 부품 수요 확대로
2024년 최대 경영실적 달성

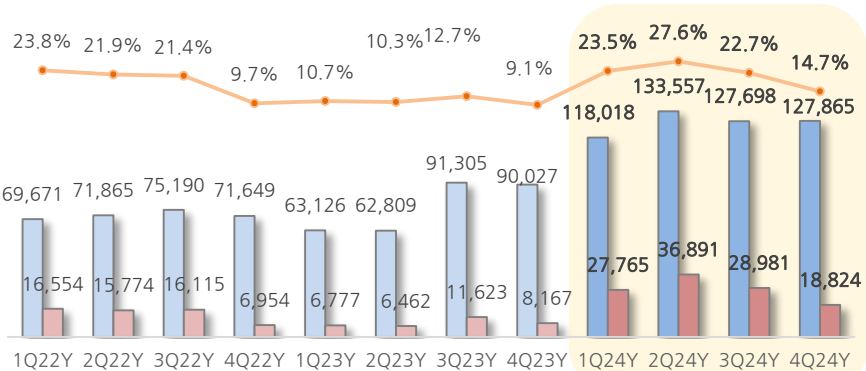
[단위 : 백만원]



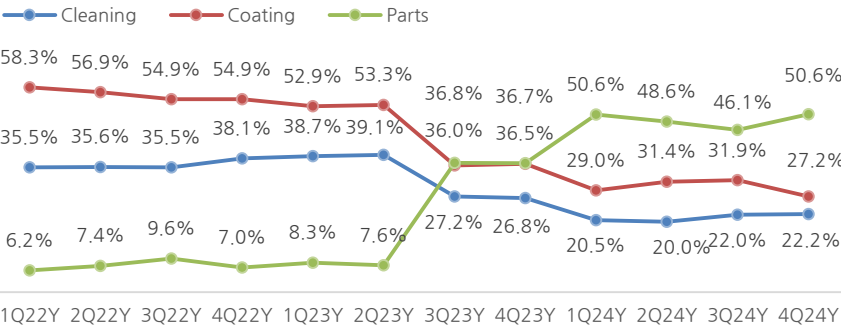
2024년 매출 5,071억 달성, 영업이익 1,125억 달성 (영업이익률 22.2%)

분기별 실적

[단위 : 백만원]



제품별 매출 추이

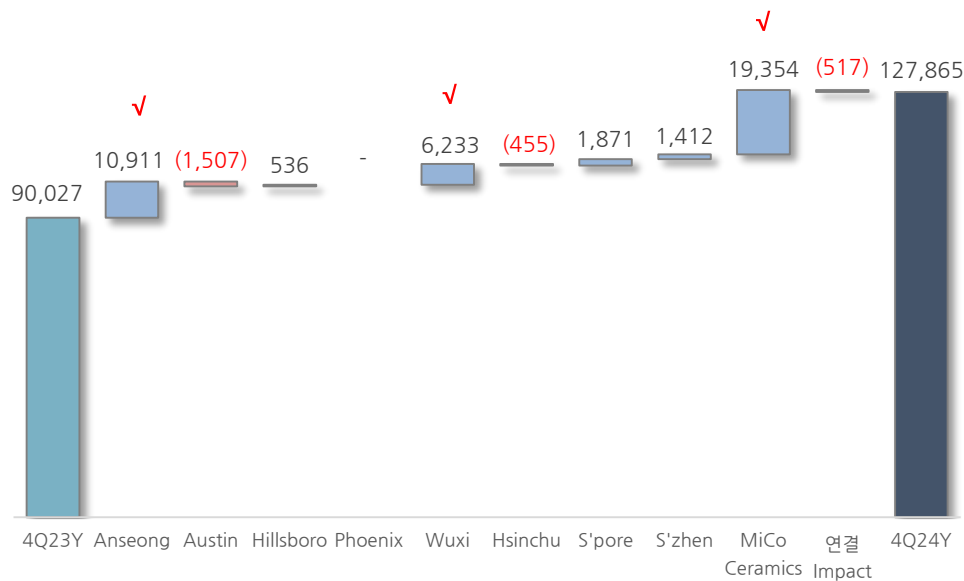


[단위 : 백만원]

구분	4Q24Y	3Q24Y	QoQ	4Q23Y	YoY
매출액	127,865	127,698	0.1%	90,027	42.0%
매출원가	72,815	68,764	5.9%	56,643	28.5%
(%)	56.9%	53.8%	3.1%P	62.9%	-6.0%P
판매관리비	36,227	29,953	20.9%	25,217	43.7%
(%)	28.3%	23.5%	4.9%P	28.0%	0.3%P
영업이익	18,824	28,981	-35.0%	8,167	130.5%
(%)	14.7%	22.7%	-8.0%P	9.1%	5.6%P
법인세차감전이익	24,826	26,420	-6.0%	22,390	10.9%
법인세비용	(2,702)	8,143	-133.2%	(1,125)	-140.2%
당기순이익	27,528	18,277	50.6%	23,515	17.1%
(%)	21.5%	14.3%	7.2%P	26.1%	-4.6%P

● 법인별 매출

[단위 : 백만원]



❖ 4Q24Y 매출액 1,278억원 달성 (0.1% QoQ, 42.0% YoY)

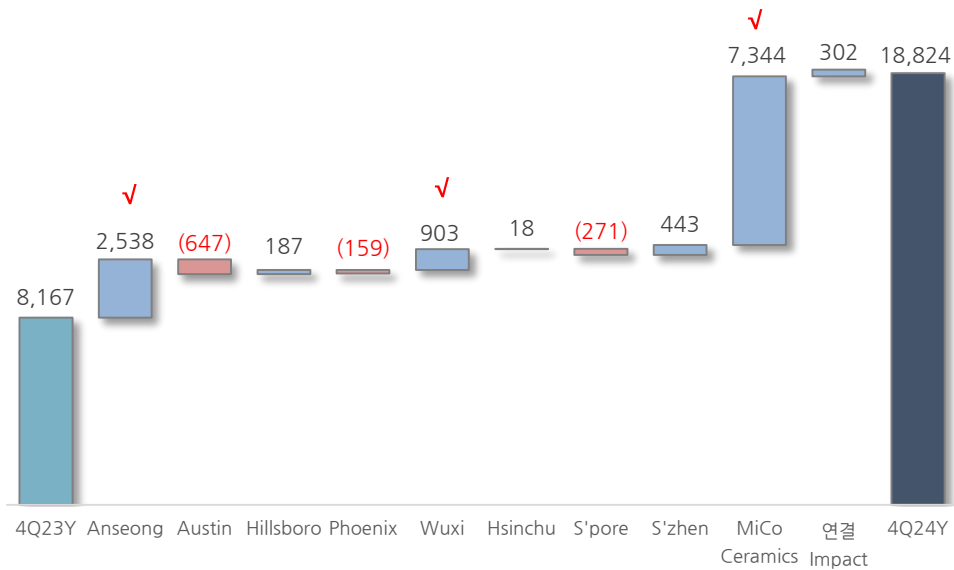
- YoY, 메모리 칩 제조업체 가동률 회복에 따른 세정 · 코팅 수요 확대로 매출 증가, MiCo Ceramics 종속회사 편입에 따른 매출 증가
- YoY, Austin, Shenzhen 법인을 제외한 조법인 매출 성장
- YoY, MiCo Ceramics 세라믹 히터, ESC, Parts 수요 확대로 매출 증가

[단위 : 백만원]

법인명	4Q24Y	3Q24Y	QoQ	4Q23Y	YoY
Anseong	42,040	41,601	1.1%	31,129	35.1%
Austin	9,751	11,419	-14.6%	11,257	-13.4%
Hillsboro	2,315	2,470	-6.3%	1,779	30.1%
Phoenix	-	-	-	-	-
Wuxi	15,324	16,738	-8.5%	9,091	68.6%
Shenzhen	3,230	2,700	19.6%	3,685	-12.3%
Hsinchu	5,415	5,266	2.8%	3,544	52.8%
Singapore	2,985	2,875	3.8%	1,573	89.7%
MiCo Ceramics	50,108	54,405	-7.9%	30,753	62.9%
연결 Impact	(3,303)	(9,776)	-	(2,784)	-
매출 합계	127,865	127,698	0.1%	90,027	42.0%

● 법인별 영업이익

[단위 : 백만원]



[단위 : 백만원]

법인명	4Q24Y	3Q24Y	QoQ	4Q23Y	YoY
Anseong	5,684	5,911	(227)	3,146	2,538
Austin	(125)	1,455	(1,580)	522	(647)
Hillsboro	(1,430)	(890)	(540)	(1,616)	187
Phoenix	(159)	(33)	(126)	-	(159)
Wuxi	1,982	2,462	(480)	1,079	903
Shenzhen	229	(295)	524	211	18
Hsinchu	(272)	424	(696)	(1)	(271)
Singapore	227	361	(134)	(216)	443
MiCo Ceramics	13,543	20,408	(6,865)	6,199	7,344
연결 Impact	(855)	(822)	(33)	(1,157)	301
영업이익 합계	18,824	28,981	(10,157)	8,167	10,657

❖ 4Q24Y 영업이익 188억원 달성 (-35.0% QoQ, 130.5% YoY)

- YoY, 메모리 칩 제조업체 가동률 회복에 따른 Anseong / Wuxi 법인 수익성 개선 및 영업이익 증가
- YoY, MiCo Ceramics 종속회사 편입에 따른 매출 및 영업이익 증가로 수익성 확대
- YoY, 인당 인건비, R&D 투자에 따른 경상연구개발비, 국내·외 Fab 투자 확대에 따른 감가상각비 등 고정비 증가

동종업계 최고 수준 세정, 코팅 설비 및 부품 Capability 확보

2019Y ~ 2024Y 투자실적



[단위 : 백만원]

법인명	2018Y	2019Y	2020Y	2021Y	2022Y	2023Y	2024Y
Anseong	45,143	19,208 신 공장 증설 (Sep. '19Y)	11,084	31,100	12,926	10,639	21,295
Austin	1,552	702	433	479	2,268	16,698 Capa-up 투자 (~Dec. '26Y)	11,529
Hillsboro	-	12,087	11,002 신 공장 증설 (June. '22Y)	15,425	6,427	963	1,848
Phoenix	-	-	-	-	-	-	24,688
Wuxi	9,113	22,933 신 공장 증설 이전 (Sep. '19Y)	1,685	3,423	1,166	533	3,847
Shenzhen	2,335	442	2,781	1,139	150	606	4,268
Hsinchu	6,044	2,436 신 공장 증설 이전 (Sep. '18Y)	702	4,885	4,861	868	24,617
Singapore	897	316	284	326	565	117	108
MiCo Ceramics	-	-	-	-	-	9,447	67,139
투자 합계	65,084	58,124	27,971	56,777	28,363	39,871	159,339

연결 재무상태표

[단위 : 백만원]					
구분	2024Y	2023Y	2022Y	2021Y	2020Y
유동자산	319,319	236,241	141,949	148,702	132,490
비유동자산	481,023	357,662	245,848	227,385	182,606
자산총계	800,342	593,903	387,797	376,087	315,096
유동부채	276,059	150,977	85,941	88,332	62,310
비유동부채	148,565	154,946	44,189	65,737	83,402
부채총계	424,624	305,923	130,130	154,069	145,712
지배지분	268,245	209,928	257,667	222,018	169,384
자본금	5,230	5,230	5,010	5,010	4,994
자본잉여금	7,297	12,339	71,526	71,526	70,675
기타자본조정	(19,445)	(14,597)	(2,914)	(911)	(911)
기타포괄손익	25,945	9,925	8,246	7,759	(1,332)
이익잉여금	249,218	197,031	175,799	138,634	95,958
비지배지분	107,473	78,052	-	-	-
자본총계	375,718	287,980	257,667	222,018	169,384

연결 손익계산서 (누적)

[단위 : 백만원]					
구분	2024Y	2023Y	2022Y	2021Y	2020Y
매출액	507,139	307,267	288,376	257,042	200,828
매출원가	272,329	190,583	161,865	138,975	110,189
매출총이익	234,810	116,684	126,511	118,067	90,639
판매비와관리비	122,348	83,656	71,113	59,233	55,058
영업이익	112,462	33,028	55,398	58,834	35,581
영업외수익	18,904	31,383	4,495	5,306	5,315
영업외비용	18,182	12,035	6,815	3,335	6,892
법인세차감전이익	113,184	52,376	53,078	60,805	34,004
법인세비용	25,338	6,865	11,111	13,655	9,753
당기순이익	87,846	45,511	41,967	47,150	24,251